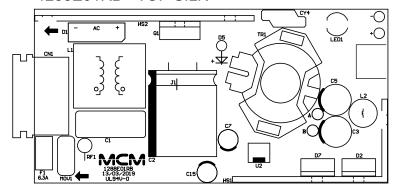
ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA MCM ©, SENDO VEDADA SUA REPRODUÇÃO OU TRANSFE-RÊNCIA PARA TERCEIROS SEM NOSSA AUTORIZA-ÇÃO POR ESCRITO.

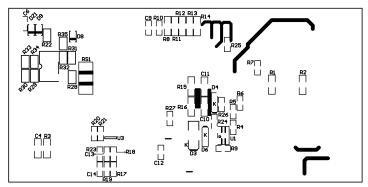
FO ENG-385 - REV. A

REV.	DATA	RAE
В	27/02/20	1288-04

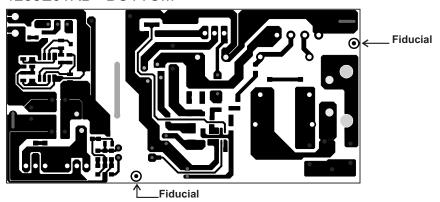
1288E01RB - TOP SILK



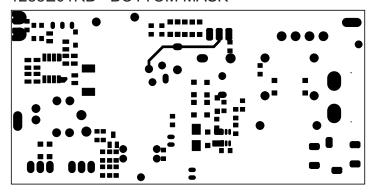
1288E01RB - BOTTOM SILK



1288E01RB - BOTTOM



1288E01RB - BOTTOM MASK



RoHS Compliance	Head: Specification of PCI	MCM INSPECTION: 06 PTS - CIE_PCI
	Cod./Descr.: PCI0788-RS /1288E01RB	Cod.: 1288F01R Rev.: B Scale: S.E.
	Drawn: Guilherme Paulino	Proj.: 1288
	Approved: Sérgio Azedo	Proj.: 1288 Date: 02/03/20 Control Contro

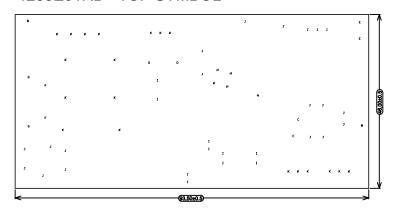
THIS DOCUMENT IS MCM © COPYRIGHT, ALL RIGHTS RESERVED. IT MUST NOT BE REPRODUCED OR TRANSFERRED TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR PRIOR WRITTEN PERMISSION.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA MCM ©, SENDO VEDADA SUA REPRODUÇÃO OU TRANSFE-RÊNCIA PARA TERCEIROS SEM NOSSA AUTORIZA-ÇÃO POR ESCRITO.

FO ENG-385 - REV. A

REV.	DATA	RAE
В	27/02/20	1288-04

1288E01RB - TOP SYMBOL



Symbol	Count	Hole Size	Plated	Hole Type	V1a/Pad	Pad Shape	Hole Length
A	1	1,500mm	PTH	Slot	Pad	Rounded Rectangle	15,000mm
В	2	0,800mm	PTH	Slot	Pad	Rounded	4,500mm
С	2	1,200mm	PTH	Round	Pad	Rounded	-
D	2	1,300mm	PTH	Round	Pad	Rounded	-
E	2	1,800mm	PTH	Round	Pad	Rounded	l-
F	2	2,000mm	PTH	Round	Pad	Rounded	l-
6	2	3,100mm	PTH	Round	Pad	Rounded	l-
н	4	0,900mm	PTH	Round	Pad	Rounded	l -
I	13	0,800mm	PTH	Round	Pad	Rounded	l-
J	16	1,000mm	PTH	Round	Pad	(Mixed)	l-
K	19	1,100mm	PTH	Round	Pad	(Mixed)	-
	65 Total						

Slot definitions: Routed Path Length = Calculated from tool start centre position to tool end centre position.

Hole Length = Routed Path Length + Tool Size = Slot length as defined in the PCB layout



Head: Specification of PCI	MCM INSPECTION	1: 06 PTS - 0	CIE_PCI
Cod./Descr.: PCI0788-RS /1288E01RB	Cod.: 1288F01R	Rev.: B	Scale: S.
Drawn: Guilherme Paulino	Proi.: 1288		Unit · m

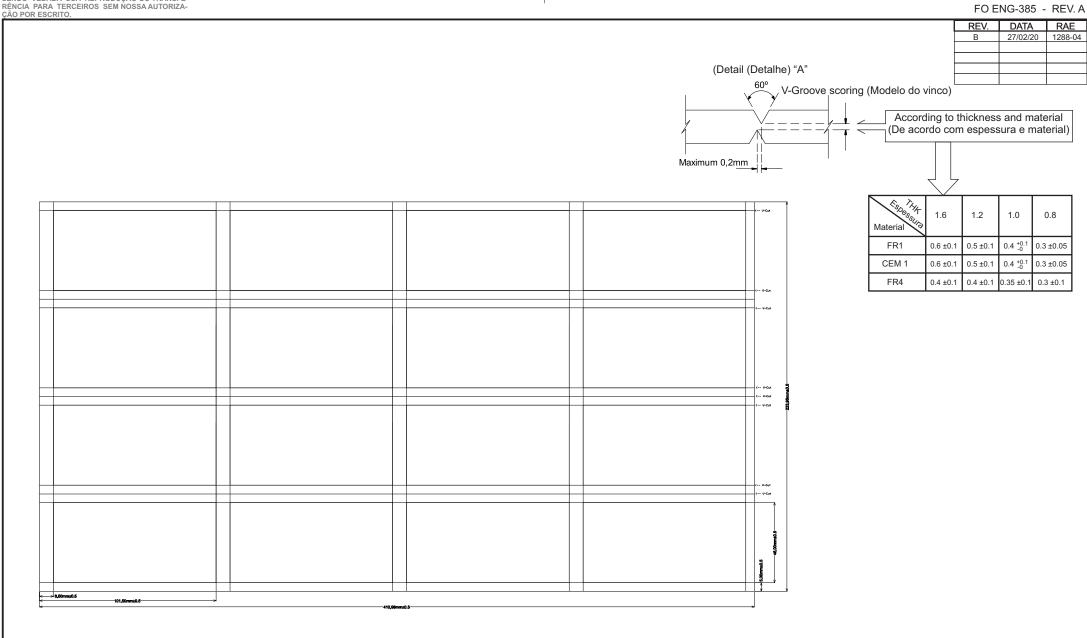
Approved: Sérgio Azedo

Date: 02/03/20 Fih.: 1 / 5

Unit.: mm

THIS DOCUMENT IS MCM © COPYRIGHT, ALL RIGHTS RESERVED. IT MUST NOT BE REPRODUCED OR TRANSFERRED TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR PRIOR WRITTEN PERMISSION.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA MCM ©, SENDO VEDADA SUA REPRODUÇÃO OU TRANSFE-RÊNCIA PARA TERCEIROS SEM NOSSA AUTORIZA-



	ľ
RoHS Compliance	(
	Ī
	7

Head: Specification of PCI	MCM INSPECTION: 06 PTS - CIE_PCI
Cod./Descr.: PCI0788-RS /1288E01RB	Cod.: 1288F01R Rev.: B Scale: S.E.
Drawn: Guilherme Paulino	Proj.: 1288 Date: 02/03/20 Continue
Approved: Sérgio Azedo	Date: 02/03/20 Flh.: 1 / 5

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA MCM ©, SENDO VEDADA SUA REPRODUÇÃO OU TRANSFE-RÊNCIA PARA TERCEIROS SEM NOSSA AUTORIZA-ÇÃO POR ESCRITO.

FO ENG-385 - REV. A DATA 27/02/20

RAE

1288-04

REV.

Sp	Specifications									
	0. 									
02-	Nur	mber of layers: One Layer	☐ Two L		☐ 4 Layers	□ 6	Layers			
03-	Cop	oper Thickness 17 microns (0,5	_		5 microns (1 Oz)		70 microns (2 Oz)			
In	terr	nal Layers 17 microns (0,5			5 microns (1 Oz)		70 microns (2 Oz)			
		ard Thickness	1,0mm	 {√ 1,6mm	☐ 2,0mm	□ 2	,4mm			
;	sha and	der Mask Constr III not degrade th	ruction shall I e flamability	oe SMOC rating of t	. Mask material si the base material.	hall be Mask s	PPC-SM-840C. Cures mask shall be in selected color ") minimurn and 0.0508mm			
		der Mask Co l or: Red	☐ Ye ll ow		⊠ Green					
		der Mask Proces Epoxy	ss:			ab l e				
		screen: Legend conductive white				der mas	sk using non-nutrient,			
		Screen Color: White	⊠ B l ack		☐ Yellow					
07 -	Exp	osed copper sha	all be protect		process in compl		vith ROHS Directive.] HOT AIR LEAD FREE			
09- 10- 11- 12- 13- 14- 15-	08- Manufacturing: PCB as a type 2, class 2 in accordance with IPC-A-6OOF and IPC-6012A. Except as otherwise noted on this drawing. PCB shall be U.L. recognized in accordance with UL796. PCB shall be marked in accordance with recognized category ZPMV2 requirements. 09- Holes: Diameters, annular rings and locations tolerances shall be IPC 2615 Class B, all holes are defined in accompanying drill file. Hole tolerance shall be +/- 0,1mm, except unlike specified. 10- Conductive traces: Width tolerance shaw be IPC 2615 as follows: width -0.330mm (0.013") - Class C 0.330 (.013") < width <= 0.635 (.025") Class B width > 0.635 ("0.025") - Class A 11- Dimensions: All dimensions apply after all finishing process. All measures are in millimeters, unless exist a different specification. 12- Artwork: All layers are viewed from the primary (TOP) side. The following artwork is required to fabricate the current revision PCB. 13- Testing: Board shall be electrically tested and marked as such. 14- Units and Tolerances: All measures are in millimeters, unless exist a different specification. All tolerances are ± 0,5mm, unless exist a different specification. All tolerances are ± 0,5mm, unless exist a different specification. By NC Rout. Maximum of disalign between scoring (Up to Down) of ±0,20mm. See detail "A" of scoring. Scoring included of 60°. The "soul" result of the process must be according to table.									
[1	Packaging			process with silica and humidity indica		It can not be damaged / broken			
	2	Identification		Label			Product code			

Provision in the package

Reports and certificates

Not applicable

Each batch

Not applicable

Identifying reports of compliance with the RoHS directive

"94	V-0", identificando que o r	naterial está	de acordo com as	a norma UL 94V-0, e deverá possuir a marc exigências desta.
] Fenolite FR1 🛮 🔯 CEN úmero de camadas:	<i>I</i> I-1	☐ FR4	
\triangleright	Tace Simples	Dupla Face	☐ 4 Cama	das
	spessura de cobre] 17 microns (0,5 Oz)	⊠ 3:	5 microns (1 Oz)	☐ 70 microns (2 Oz)
	amadas internas] 17 microns (0,5 Oz)	□ 35	5 microns (1 Oz)	☐ 70 microns (2 Oz)
	spessura da Placa] 0,8mm	⊠ 1,6mm	☐ 2,0mm	2,4mm
O A da	processo de "cura" da má: máscara deverá ser na co l camada aplicada deverá	scara de sold selecionada	a não poderá degr no item abaixo, e	estar de acordo com a norma IPC-SM-840 adar a taxa de flamabilidade do material bas oossuir alta transparência. A Espessura 1005") e de no máximo 0.0508mm (0.002").
	or da Máscara de Solda: Vermelha		⊠ Verde	
	ocesso da Máscara de Sol] Epoxi	ud:	☐ PhotoImageal	ble
livi	re de nutrientes, a base de			ore a máscara de solda, deverá utilizar tinta epoxi.
	or do Si l k Screen:] Branco	0	☐ Amare l a	
	cabamento: cobre exposto, deverá ser	protegido po	r processo de acal	pamento compatível com a diretiva ROHS.
	SOSP ESTANH		□ ENIG	☐ HOT AIR LEAD FREE
09- Fi D to A	iâmetros, e anéis anulares	e tolerâncias no arquivo de	de localização dev e furação (.NCD) q	verão atender a norma IPC 2615 Class B, ue acompanha esta documentação.
To La 0.	ilitas e Contatores. Derância de espessura dev argura <0.330mm (0.013") 330 (.013") < Largura <= 0 argura > 0.635 ("0.025") - 0	- Class C .635 (.025")		i15, como segue:
11- D To	imensões: odas as dimensões são ap		o a finalização de	todos os processos de acabamento.
To	rte Final: odos os "layers" são vistos orrente vesão do PCB.	a partir do T	OP. Este documer	nto é requerido para a fabricação da
13- To A	este Elétrico:			ar a qualidade desta. E deverá conter
14- U To To	nidades e Tolerâncias: odas as medidas estão em odas as medidas possuem	milímetros,	exceto quando exis	tir especificação em contrário. quando existir especificação em contrário.
O po	everá ser efetuado por feri desalinhamento máximo a	dmitido entre "A". O ângul	os vincos (Superio	or para o Inferior) é de ±0,20mm, conforme ser de 60º. A "alma" resultante do processo
	Tipo de embalagem		om pacote silica gel	Não pode estar danificada / rasgada
1	ripo de embalagem	e indicaçã	o de umidade	read podd dotar darmiodda r radgada
2	Identificação	e indicaçã Etiqueta	o de umidade	Código do produto
_	· ·	Etiqueta		, ,

Relatório e certificados

A cada lote

		MCM INSPECTION: 06 PTS - 0	CIE_PCI
RoHS ompliance	Cod./Descr.: PCI0788-RS /1288E01RB	Cod.: 1288F01R Rev.: B	Scale: S.E.
	Drawn: Guilherme Paulino	Proj.: 1288 Date: 02/03/20	Unit.: mm
	Approved: Sérgio Azedo	Date: 02/03/20	Flh.: 1/5

Identificando laudo de conformidade com a diretiva RoHS

THIS DOCUMENT IS MCM © COPYRIGHT, ALL RIGHTS RESERVED. IT MUST NOT BE REPRODUCED OR TRANSFERRED TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR PRIOR WRITTEN PERMISSION.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA MCM ©, SENDO VEDADA SUA REPRODUÇÃO OU TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS SEM NOSSA AUTORIZA-CÃO POR ESCRITO.

FO ENG-385 - REV. A

F	REV.	DATA	RAE
	В	27/02/20	1288-04

Not generated stencil (Stencil não gerado)

SIDE SQUEEGEE (LADO DO RODO)

Note (Nota)

- Frame size 29" with chrome stainless steel, thickness 0.254mm 10mils. (Quadro 29" com aço inox, espessura de 0,254mm 10mils)
- Fiducial mark dark by laser (Fiducial escuro por laser)
- Centered image (Imagem centralizada)
- Stencil for glue bottom side. (Stencil para cola lado da solda)
- Revision stencil RA (Revisão do stencil RA)



	Head: Specification of PCI	MCM INSPECTION: 06 PTS - 0	CIE_PCI
HS diance	Cod./Descr.: PCI0788-RS /1288E01RB	Cod.: 1288F01R Rev.: B	Scale: S.E.
R	Drawn: Guilherme Paulino	Proj.: 1288 Date: 02/03/20	Unit.: mm
	Approved: Sérgio Azedo	Date: 02/03/20	Flh.: 1/5